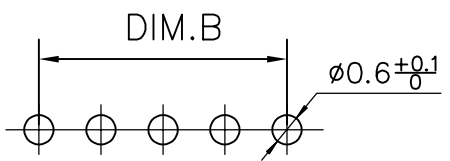
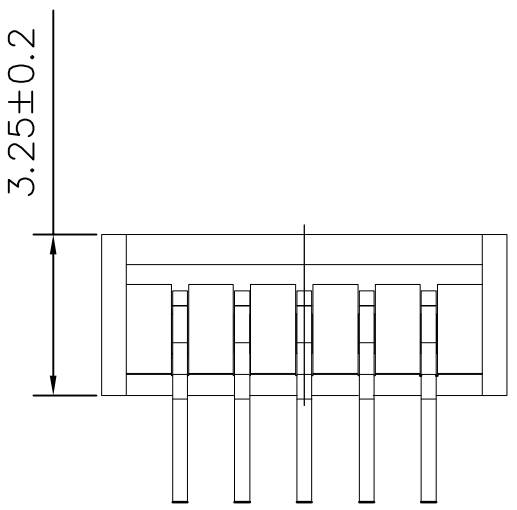
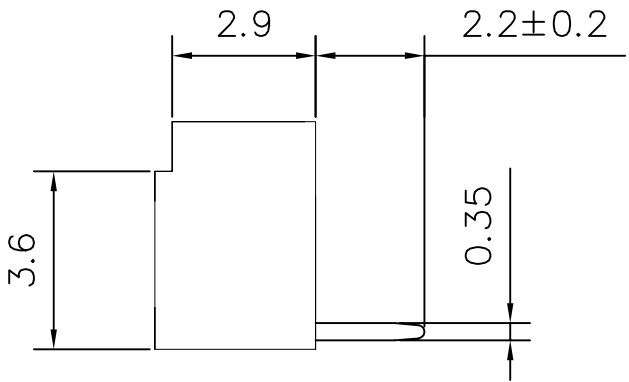
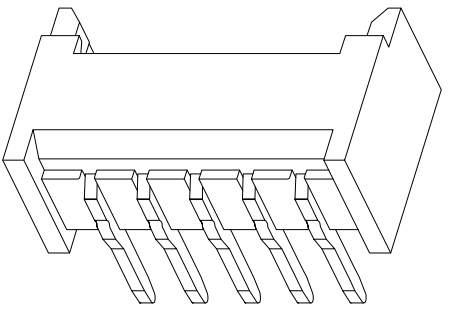
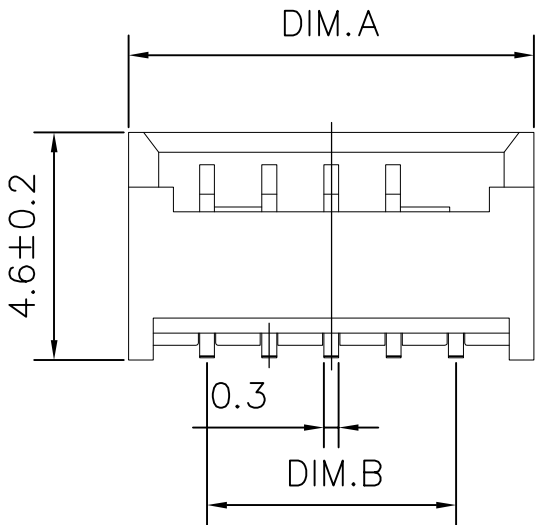


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


Pin	DIM A	DIM B
2	4.40	1.25
3	5.65	2.50
4	6.90	3.75
5	8.15	5.00
6	9.40	6.25
7	10.65	7.50
8	11.90	8.75
9	13.15	10.00
10	14.40	11.25
11	15.65	12.50
12	16.90	13.75
13	18.15	15.00
14	19.40	16.25
15	20.65	17.50
16	21.90	18.75



PCB LAYOUT

技术要求：  
适应基板厚度：1.2mm~1.6mm  
温度范围：-25℃~85℃  
额定电压：125V AC/DC  
额定电流：1A  
接触电阻：≤0.02Ω  
绝缘电阻：≥100MΩ  
耐 压：500V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA6T	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名  
TITLE

针座

料号  
PART NO

HCZZ0570-15

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)

比 列  
SCALE

1:1

单 位  
UNIT

MM

张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮

